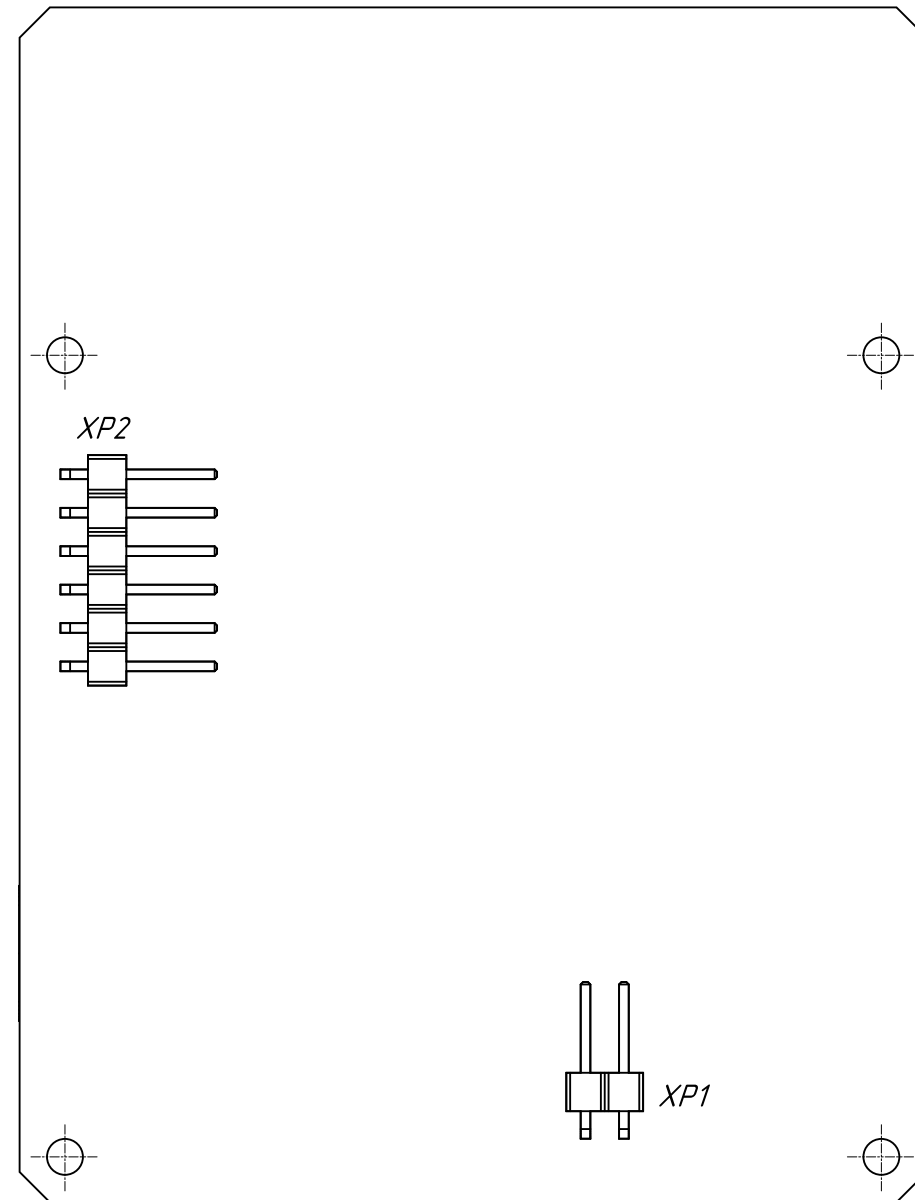
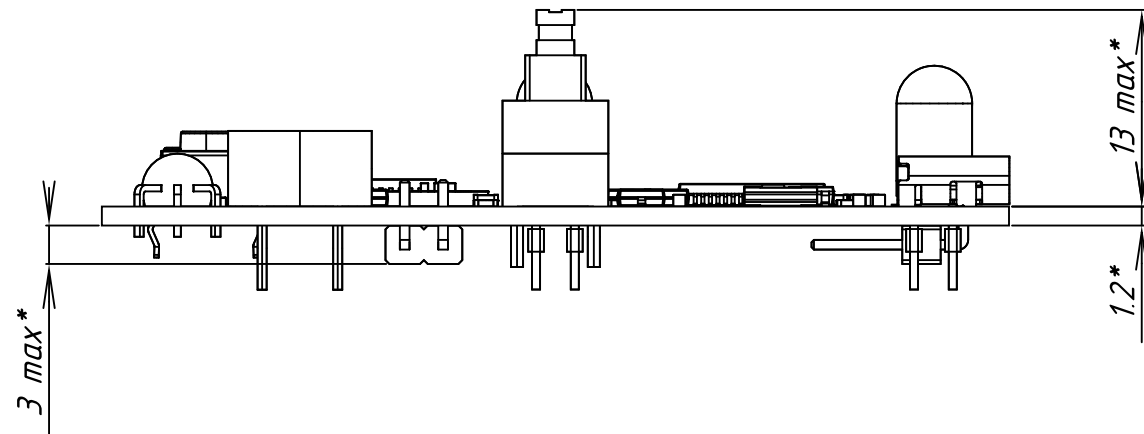
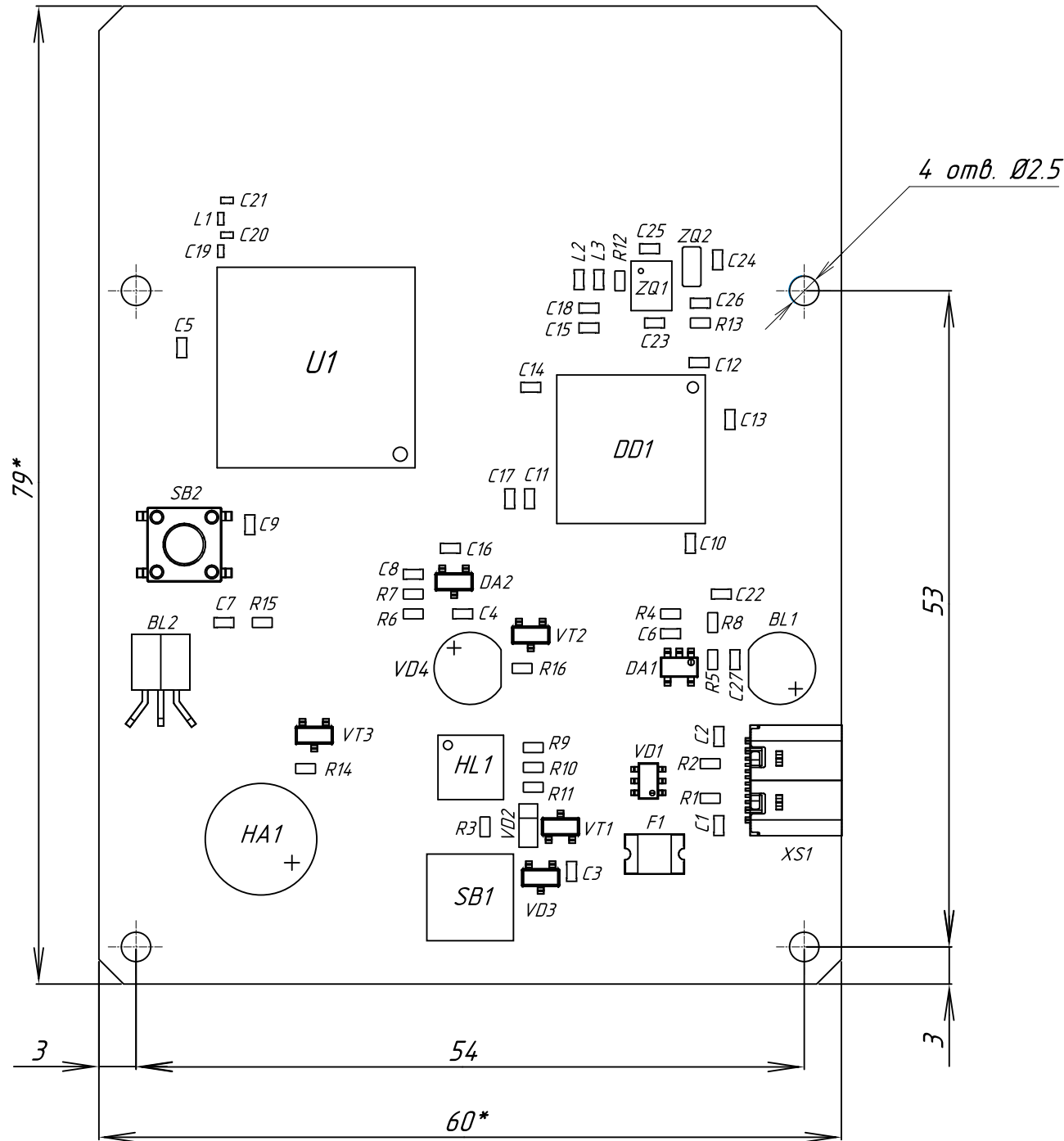


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Взам. инв. №/Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

МГТУ.4644.15.001 СБ



- * Размеры для справок.
- Топология платы условно не показана.
- Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной.
- Монтаж КМП осуществлять согласно ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010.
- Пайку производить ПОС-61 ГОСТ 21930-76 согласно ГОСТ 23592-96.
- Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом ГОСТ 24715-81.
- Излишки флюса убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					МГТУ.4644.15.001 СБ					
					Модуль инфракрасный универсальный Сборочный чертёж	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						2:1
Разраб.		Краснинский								
Пров.										
Т. контр										
						Лист 1			Листов 1	
Н. контр						МГТУ им Н.Э. Баумана				
Утв.		Круглов				кафедра Р/П1				